

E 04 B

Ans.nr.: 3877/83

Indleveret: 24 aug 1983

Løbedag: 24 aug 1983

Alm. tilgængelig: 25 feb 1985

Prioritet: -

***ISOFORM TOTALISOLERING APS; Hedehusene, DK.**

Opfinder: Henrik Jørgen *Nielsen; DK.

Fuldmægtig: Patentbureauet Hofman-Bang & Boutard

Fremgangsmåde ved anbringelse af varmeisolutionsmateriale i et vanskeligt tilgængeligt hulrum og plade til brug ved udøvelse af fremgangsmåden

SAMMENDRAG

3877-83

Efterisolation af et bygningshulrum, hvori der i forvejen er anbragt et lag varmeisolutionsmateriale (14), foretages ved, at der oven på dette lag i hulrummet indskydes en enkelt eller et antal sammensatte plader (16a, 16b) med en samlet bredde og længde, der henholdsvis svarer til hulrummets bredde og dybde og med opad ragende korrugeringer (18) med en højde svarende til den ønskede højde af et ventilationsrum (20), og ved at isolationsmateriale blæses ind på undersiden af pladerne (16a, 16b).

3877-83

